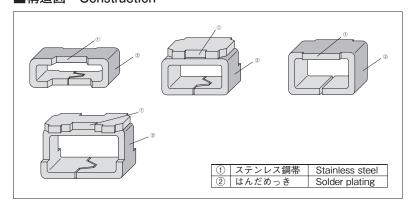


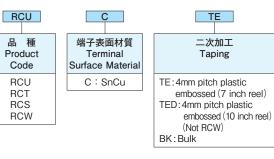


■構造図 Construction



■品名構成 Type Designation

例 Example



環境負荷物質含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要求がある場合にはお 問合せください。

テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照してください。

Contact us when you have control request for environmental hazardous material other than the substance specified by EU-RoHS.

For further information on taping, please refer to APPENDIX C on the back pages.

■特長 Features

- 表面実装可能なチップ形チェック端子です。
- 通常のチップマウンターで、自動搭載が可能です。
- 用途にあわせて3.2×1.6タイプ、2.0×1.25タイブ、1.6×0.8タイプの中から選ぶことが出来ます。(3.2×1.6タイプには、高さ1.25mm及び2mmの2種類があります。)
- フロー、リフローはんだ付けに対応します。
- ◆外側表面のみ、はんだめっきを施しているため、内部にははんだが付かない構造です。
- 欧州RoHS対応品です。
- AEC-Q200に対応 (データ取得) しています (RCU)。
- Surface-mountable chip type check terminals.
- Automatic mounting can be done by an ordinary chip mounter.
- Inch size code 1206, 0805 and 0603 are available. (for size 1206, two kinds of the height 1.25mm and 2mm are provided.)
- Suitable for both flow and reflow solderings.
- Since only the outside surface is solder-plated, the inside is structured unsolderable.
- Products meet EU-RoHS requirements.
- AEC-Q200 qualified (RCU).

■用途 Applications

- セット調整時およびセット修理時における、プリント基板上からの信号取り出し用端子
- Terminals for checking signals from a P.C. board when adjusting and repairing the set.

■定格 Rating

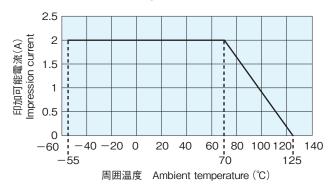
形名	定格電流 Rated	抵 抗 値	定格周囲温度 Rated Ambient	使用温度範囲 Operating	二次加工と包装数 Taping & Q'ty/Reel (pcs)	
Type	Current	Resistance	Temperature	Temperature Range	TE	TED
RCU	2A	50mΩ以内 50mΩ or less	+70℃	−55°C∼+125°C	2,000	5,000
RCT					2,000	5,000
RCS					2,000*	5,000*
RCW					2,000	_

※RCSのテーピングは、表裏区別なく包装されます。

*RCS can be packaged upside down for taping.



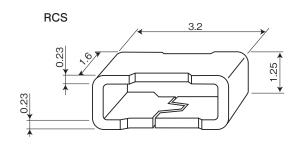
■負荷軽減曲線 Derating Curve

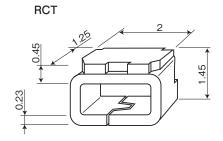


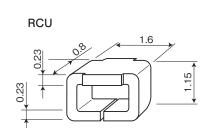
周囲温度70℃以上でご使用される場合は、上図負荷軽減曲線に従って、 印加電流を軽減してご使用ください。

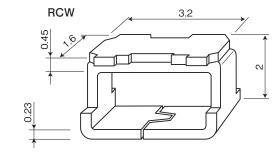
For terminals operated at an ambient temperature of $70\ensuremath{^{\circ}\text{C}}$ or above, a impression current shall be derated in accordance with the above derated

■外形寸法 Dimensions (mm)









形名 Type (Inch Size Code)	Weight (g) (1000pcs)
RCU (0603)	6.4
RCT (0805)	13.9
RCS (1206)	21.5
RCW (1206)	26.8

■性能 Performance

試験項目	規格値 Performance Requi	irements	試験方法	
Test Items	保証値 Limit	代表值 Typical	Test Methods	
抵抗值	50mΩ以下	10mΩ以下	25°C	
Resistance	50mΩ Max. after the test	10mΩ Max. after the test		
はんだ耐熱性	50mΩ以下	10mΩ以下	260°C±5°C, 10s±1s	
Resistance to soldering heat	50mΩ Max. after the test	10mΩ Max. after the test		
温度急変	50mΩ以下	10mΩ以下	-55°C (30min.)/+125°C (30min.) 100 cycles	
Rapid change of temperature	50mΩ Max. after the test	10mΩ Max. after the test		
高温放置	50mΩ以下	10mΩ以下	+125°C, 240h	
High temperature exposure	50mΩ Max. after the test	10mΩ Max. after the test		

■使用上の注意 Precautions for Use

- プローブの接続につきましてはチップが脱落することがありますので、引張荷重・検測針の押荷重は1kgf以下としてください。
- Regarding the connection of probes, pulling and pushing load at the measurement and inspection pointer must be 1kgf or less because the chips may drop off.